

(11)Publication number:

63-009785

(43) Date of publication of application: 16.01.1988

(51)Int.CI.

F16K 27/02

(21)Application number: 61-151694

(71)Applicant: DAIWA HANDOTAI SOCHI KK

(22)Date of filing:

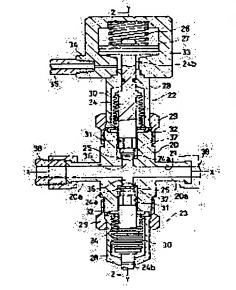
30.06.1986

(72)Inventor: SATO RYOZO

(54) GAS SUPPLY CONTROL VALVE DEVICE FOR SEMICONDUCTOR PROCESS

(57)Abstract:

PURPOSE: To plan integration of two valve assemblies or more and reduction of pipe lines by oppositely arranging the two valve assemblies or more along a radial direction substantially at the same position on the axial line of a common gas passage. CONSTITUTION: The first and the second valve assemblies 22, 23 are oppositely arranged along a diametric direction Y-Y to an axial line X-X of a valve body 20 in which a straight through gas passage 21 is provided. When gas supply is needed, compressed operation air is introduced from an air pipeline 35, a piston 27 moves against a spring 26 to move a movable valve member 24, a valve disc 24a is made to separate from a valve sheet 25, and so a valve opening condition is formed. Accordingly, a gas intake 37 communicates with a gas outlet 36 and an assigned gas can be supplied to a gas passage 21.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

函日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-9785

@Int;Cl.4

識別記号

广内整理番号

昭和63年(1988) 1月16日

F 16 K 27/82

7114-3H

審査請求 未請求 発明の数1 (金8頁)

発明の名称

半週体プロセス用ガス供給制御バルブ装置

€ 額 昭61-151694

の比 額 昭61(1986)6月30日

明著

亮

神奈川県大和市上和田1044番地4

社内

大和半導體裝置株式会

神奈川県大和市上和田1044番地4

理 弁理士 朝倉

1. 発明の名称

半導体プロセス用ガス洗給機御パルプ装置 2. 特許請求の範囲

(1)ガス供給のメインラインに違渡するガス面 路と、当該ガス遺跡の軸線に対し、単径方向に沿 ラ方向に在複数可能にパルブ室に収容された可吸 パルプ部弁と、パルブ室に連通したガス取入口 と、顔思可動パルプ係材と共働するパルブシート をおしパルブ室に逸頭するとともに前記ガス遊路 に関ロしたガス返出口とよりなり、黄記可助パル ブ部材の往復動に応じて、豌豆ガス収入口とガス 送瓜口が選択的に逛通するように私应されたパル プアッセンプリを2以上設け、これら各パルブ アッセンブリのガス遊路を共通にして、これらバ ルブアッセンブリを共盗のガス過路の軸線の実質 的に阿一の位置において、放射方向に沿って対向 60世したことを特徴とする単導体プロセス用ガス 供給調餅パルブ装置。

(2)前記パルプアッセンブリは、共通のガス通

路の船線に対して直径方線に一対、対向配置され てなる特許請求の範囲第1県伝蔵の単海券プロセ ス用ガス供給制御バルブ装置。

(3) 前記対向配置された各パルプアッセンブリ のガス送出口を、宍道のガス通路の軸線方向に 浴って、若干偏位させて一方のガス送出口より送 出されるガスが他方のガス送出口に直接作用しな いようにしてなる特許請求の範囲第1項又は 第2項記載の単導体プロセス筒ガス供給副調バル ブ装置。

3. 発明の辞額な説明

(発明の技術分野)

水発明は、半碳体の観避プロセスで使用される 各種のガスを供給するためのパルプ波器に依り、 例えば、枸橼金匹を用いた化学気相応を法 (MOCVD) によりガリウムヒ芸系の化合物半 滋体ウエハの製造の際にキャリヤガスのデポジュ トラインに各種の弁膜金属ガスや原料ガスを選択 供給する場合や反応性の口元で段姿ガスをペント と切換えて適宜供給する場合に多項なガス切換勁

-515-

特開昭63-9785(2)

作が求められる半事体プロセス用ガス供給制御パ ルブ装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

レーザダイオードなどに好題な化合物や現体ケエハの関膜形成に関しては名様の原料ガスをウェ ハ磁板上に供給して行なわれる。

そして、高品質で、より設定の薄いものを製作 するためには、身膜の境界面が明確にコントロー むされる必要があり、そのために、治療なガス質 供が求められている。

この点では、分子線エピタキシー法 (MVE) によれば、ガスの分子液をシャッター制御するので、急峻なガス切換が可能である。しかし、この方法では、超高真空中で処理を行なうため級器全体が大がかりとなり高値であり、又、作業性、メインテナスの上で数点があり、量度にも向かないなどの問題点がある。

そこで、デポジットラインにバルブ変数を介し、 て 各 種 の ガ ス を 選 択 供 絵 す る 、 上 述 し た MOC V D 結本どの方法が住長されているが、こ

12に抗してピストン14が作動することにより 関戚し、ガス取入口4と送出口 5が遊遊し、デポ ジットラインとへのガス退給がなざれる。

ところで、このようなバルブ装置では、バルブシートのより下弦倒のデポジットラインとへ近る 哲長さらで取す部分が、いわゆるデッドスペース となり、この関連に得望したガスが、他のガスへの切換後にも少しずつデポジットラインとへ漏れ 出して望ましくないガス混合を生じさせ、形成膜の最高の低下や急級な層形成を勘審するなどの問題がある。そして、実際上、このデッドスペース は、取付け部3があるために7cm程度にちなるのであった。

特に、MOCVDなどの争将体プロセスにあっては、漏れ出したガスが散棄でも影響が大であり、このデッドスペースの存在が、危後なガス切換の大きな改容になっていた。

そこで、これを改善するものとして、3ポート バルブを用いて、このポートの2つをデポジット ラインへ直接配勢して遊遊させる構成の機器され の場合には、ハルブ装取が、いかにも収な切換物 作を果し得るかが問題とされるとこうである。

この種のパルブ設置としては、健々のものが使用されているが、例えば、第8回及び第9回には 当該パルブ設置として2ポートパルプを使用した 例を示す。

数は数数において、2ポートバルブ1をキャリャガスのデポジットライン2へ取付け部(フイッテング)3を介して取付け、ガス取入口をより送込まれたガスを通宜、送出口5よりデポジットライン2へ送出してキャリャガスとともにライン2より反応が6約のウェハアに扱わするようになっている。そして、この2ポートバルブ1が、異なる場類のガスに応じてライン2の動方向に関係をおいて記載される。

当該2ポートバルブ1では、バルブシート8に対して常院はポンプ室9内のベローズ10でシールされた可動バルブ部材11がスプリング12により閉底した位置におかれているが、エアー鉄線ロ13より入った作数エアーによってスプリング

ている.

しかし、この場合には、各バルブ協語及びデポジットラインが及くなる問題がある。ウェハに至るまでの各ガス説の撤送長の相違が大きくなる 程、ガスコントロールが難しくなりウェハ品製に も影響するので望ましくなく、又ラインがほくな ればシステム全体の大型化を招く欠点がある。

そこで、部10図に例示するように、この3ポートバルブを連接してポート形成部分をブロック状のユニットとして経験性を向上させた、いわゆるブロックバルブも疑案されている。当該プロックパルブは、各バルブ15a、13b.16cをポート形成ブロック17にご盗し、このブロック17をデポジットライン2に接続させた配換をなす。

たしかに、当該構成では、デッドスペースの解 消とラインの短縮化に効果があるが、反倒、高優 であるとともにブロック中の1つのバルブが破損 した場合でも全体を交換せねばならない不具合が

特開昭63-9785(3)

あり、特に、バルブ数が多い場合には不利である。 文、この種のパルブを置は、決論ガスを蒸気 圧以上に扱つために加熱しておく必要があるが、 当該プロックパルブはヒートマスが大のため加熱 が困難な問題もある。

又、特に反応好の口元などに接着して所要ガスの供給(フィード)と停止(ペント)のスイッチング動作を単体のバルブでフリップフロップ式に行なうものも提案されており、例えば、ニューブロ(NUPRO:関係名)と称せられるスイッチングバルブが優れたものとして知られている。

しかし、このパルブでは、内部のパルブ室に配置された可動パルブ部材が、切換移動する級に同ポートが同時に開成するタイミングがあり、これが避けるれない構成のため、この阿ポートオーブンにガスの逆線などの問題が発生し、半球体プロセス制御に悪影響を及ぼす欠点がある。又、このパルブでは、2ポートパルブ回線、デッドスペースが避けられない欠点もある。

ルブ窓に産過するとともに前記ガス透路に開口したガス送出口とよりなり、前記可動バルブ部対の 生質動に応じて、前記ガス取入口とガス送出口が 選供的に連過するように構成されたバルブアッセンブリをを以上設け、これら各パルプアッセンブリを対した。これらバルブアッセンブリを共通のガス通路の勢線の実質的に何ーの 位置において、放射方向に沿って対向配置した様 成を特徴とする半導体プロセス用ガス供給間切パ ルブ姿変を提案するものである。

本発明の上記網成によれば、メインタインとして、例えば、デポジットラインに当該バルブ袋登を配置すれば、ラインの同じ位置で2以上のバルブを切扱動作でき、バルブの集後化ならびにラインの超縮化ができ、又、デッドスペースの解消も 果され、上記の本義別の目的を充分に改成するものである。

(突悠例)

以下未発明の実施例を図面施1図ないし第7図を移駆して説明する。

(強閉の目的)

本発明は、半球体プロセス関ガス供給に使用される上述した従来のバルブ数数の筋関類にかんがみなされたもので、その目的は、望ましくないデッドスペースを極力解消して急度なガスが扱力作を可能とするとともにバルブの提級性を向上し、ライン長さの短縮化、小型化を果し、特にMOCVD遊による半導体プロセス用として、あるいは反応炉の口元における急減なガス切扱所などとして好難に使用し得、メインテナスも容易なが思想な半導体プロセス所がス供給制御バルブ数数を提供するものである。

(発明の延要)

上窓の目前を達成するために太亮明において は、盗本的にいって。

ガス供給のメインラインに理論するガス強路と、 当該ガス通路の輪線に対し、単径方向に沿う方向 に住復動可能にパルプ室に収容された可點パルプ 銀材と、パルプ室に迅速したガス取入口と、前記 可動パルプ部材と共働するパルブシートを有しパ

部し図及び第2図には、本発明の第1の実施供のバルブを選が示されてわり、20は軸線と一 といって直線状に貫通したガス通路21を設け たパルプ本体、22、23はその本体26の動線 メースに対して直部方向YーYに沿って。一対、 対向配置された第1及び第2のバルブアッセンブリ 22、23が同一ないしは対称調成となってかり、ここで第1のバルブアッセンブリ22につったのが成を更に説明し、第2のバルブアッセンブリ22につき。その構成を更に説明し、第2のバルブアッセンブリ23には、対応する部分に同一の参照番号を付して説明を省略する。

第1のパルブアッセンブリを2において、 24は可激パルブ部材で独様又一又に対して辛怒 方向に祀って世復塾可能に配置され、ガス適路 21に延接した一緒密が、弁体と4日として形成 され、パルブシート25に対して称件はコイルス ブリング26で係合河向に付動され、いわゆるパ ルブ閉域状態を形成する。一方、器材24の他結 部246には、ピストン27が取着されている。

特開卵63-9785 (4)

28は当該バルブ部科24を収容するとともに本 な29に総合した装着ナット29により本後20 に落隔自在に装着された歯部、30はその歯器 28と本体20との間に形成されたバルブ室31 を気密状態にシールするように一般がシールリン グ32に、歯輪が可動バルブ部村24に溶接にて 最近にベローズ、33は歯配スブリング26 及びピストン27を収容するとともに作動エアー を認入するエアー接続ロ34を形成し、簡記の におり返された作動部であり、簡記の におり返された作動部であり、簡記の 29及び作動能33が中央の本体20に対し輪級 又一次の単極方向に沿い延回した意識で配置される。

エアー接続ロ34ではエアー配管35が投続され、当該配管35を造して、ガス供給必要時に加近作助エアーが導入され、これによってピストン27がスプリング28に抗して活動して可動パルプ部材24を移動させ、弁体242をパルプシート25より強闘させ、パルブ開放状態を形成する。

た取付け部20xを介して、半部体プロセスのメインライン、例えば、デポジットラインの配質38に接続され、ラインに対してガス通路20が 強激し、当該通路26がメインラインの一部を得

以上の構成で明らかなように、第1及び第2のパルプアッセンブリ22、23は、中央のガス五路21を抗強にして、その透路21の軸線以一次結合にして、その透路21の軸線以下は特に直径方向)に沿って対向迅震される機会ではある。使って、各パルプアッセンブリ22、23にそれぞれ異なるガスを導入すれば、この部分スの研究とが同一位をよって、明ガスの研究とが同一とより、ガスコントロールがし易くなって、製品ののは、ガスコントロールがし易くなって、製品ののはないのの上、ラインの製路化が可能となる。

そして、各ガス送出口38はメインテインの一部をなすガス亜菌でiに対して殆どデッドスペー

バルブシート25は、ガス塚街口38の内線量に形成され、当該ガス送出口38はガス通路21に対して介体24点を近接させた状態、すなわちその送出口36の長さが極めて短い磁線で形成され、デッドスペースとなるボリュウムを角と 無増している。

田1及び第2のパルプアャセンブリ22、 23の両ガス送出口36は、第1回でわかるよう に、ガス通路の軌線X-Xに沿う両一の位盤において対向状態でガス通路21に関口した構成とし てある。

ガス取入口37は、第2因で示すようにガス通路21に対して超角方向に沿いパルプ室31に開口し、ガス送出口36との関連常時は余体24をがパルプシート25上に凝濫してパルブ閉放状態となっている。そして上述したように作動エファが導入されるとガス取入口37とガス送出口36が混躍し、所定のガスがガス適路21へと供給される。

パルプ本体20は、木体の左右に一体に連出し

スなしに関口しているので、急峻なガス切換が可能となる。又、耐パルブアッセンブリ 2 2、23のパルプ閉閉動作タイミングは、値別に制御できるので、阿パルブが飼持に関比する不具合も同動できる。

更に、ブロック状の木体20に対して両バルブ アッセンブリ22、23が砂線×-X方向に対し 数射方向に複合的に組合される构造としたので、 使来のブロックバルブのような勘線X-X方向に 長く延びた構造と異なりヒートマスを小さくで き、加熱も効果的になされる。

又更に、弦楽ナット28を木体2のより外せば、 筒盆28及び作動盤33を可勤バルブ部材 24とともに本体20より取外せるので、頻単に 内部の時段ができメインテナスが終品である。

第3級には、前記実施側のベルブ装置を、MOCYD法によるガリフムと素準事体ウェハの 吸形成プロセスに使用した適用側を示すもので、 水器などのキャリャガスのデポジッとライン 10にこの適用例では、2些のバルブ装置を配し

特開昭 63-9785 (5)

て4種類の異なるガス、例えば、ガリウム、アルミニウムなどの有機金属ガスやと素。セレンなどの無料ガスをラインも0を介して反応炉41内のウエハ42に対して供給する恐様である。この場合、登米の3ポートパルブを聞いた場合に比してバルブの接破底が2倍となりパルブ変置全体のコンパクト化ならびにデポジットラインの短縮化が受される。

なお、実施領では、第1及び第2のパルプアッセンブリを直部方向に対向配置してが、第4図(a)に示すように四パルプアッセンプリ82、23が図角ないしは7年形に対向するように設計することも可能である。

更に第4図(b)で例示したように、バルブ ファセンブリの数は一対に限らず、図示のごとく 4個のバルブアャセンブリ22、23、22 a. 23 aを十字形に配置することも可能であり、本 体20のマスがあまり大きくならない範囲で、か つ各パルブアッセンブリの構成部分が設計上相互 に干渉しない範囲で、2以上、より多くのバルブ アッセンブリを放射状に配列褐成でき、それに よってバルブの高鉄駅化が一層促進される。

郊の頃には、前1回の協成におけるガス送出口 部分の変形例を示すもので、本体20に軸線 Xー Xに沿って形成したガス通路21に対して阿パル ブアッセンブリ22、23の各ガス送出口 364、366を軸線 XーX方向に若干傷位した 分野に野球したものである。

これにより、各ガス送出口36a.36bより 矢印で示すように送出したガスが他方のガス込出 口に直接吹き込まれることがないので、ガス連合 やバルブ作動への影響を防止することができる。

この変態例では、ガス送出口のみを相対的に通位させたが、実質的な対応関係を掛なわない範囲で、四パルブアッセンブリ22、23を全体に若干価位きせる場段としてもよい。

第8回のバルブ構成は、第1回に示す構成と異なり本体20のガス強路21aを一端期放形状としたもので、当該通路21aの内領部が降バルブアッセンブリ22、23のガス送出口36、

38に丁字形に連番した構成である。

又、プロック状の水体20の側面に凹部20c を形成し、本体20のにートマスを一層減少さ せ、加熱効果を上げる構成としてある。

なお、第8図及び第7図の構成は、パブラーま わりにも適用でき、それによって望ましくない デッドスペースを返力解稿して角値なガス切換が 可能となる。 以上、実施例、変形例ならびに適用例を設明したが、水発明のバルブ装置は、単部体プロセス用として、これ以外にも急慢なガス切扱が戻められる部位に許勝に使用できるものであり、太発明は以上設明した実施例等に研定されるものではない。

(英明の効果)

特開昭63-9785 (合)

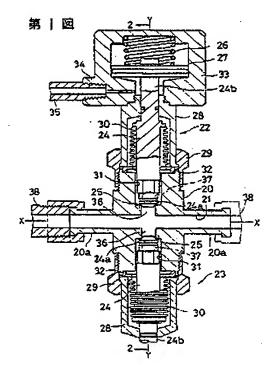
4. 図箇の簡単な説明

第1回は水差明のパルブ装置の実施例の凝點面 図、第2図は第1図の2-2線に沿う部分酸脂 図、第3図は上記実施例の適用例を示す及数が表 図、男4図(2)及び第4図(b)は上型実施別 のバルブアッセンブリの民選構成の変形例をそれ 左れ系す無要図。 第5 図は第1 図に示すガス送出 ロ部分の変形例を示す製品販面図、第6図は、ガ ス強路部分の変形例を示す異部断回図、第7図は 終6日間の構成のパルプ設置の着用鍵を示す概要料 **製匠、馬8回は2ポートバルブを使用した発来機** 吹を示す概要認、 馬 9 図 位 旅 8 図 の 変 級 拡 大 図、 第10回は公知のプロックバルブの使用級様を示 す研製熱視器である.

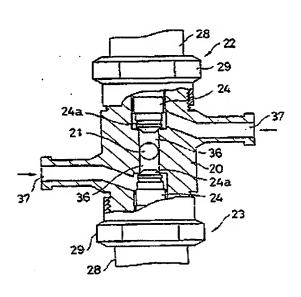
31:パルブ笠 33:作龄岛 36 a 、36 b : ガス送出口

出 賢人 火和半導體数證據或會社

22:第1のパルプアッセンブリ

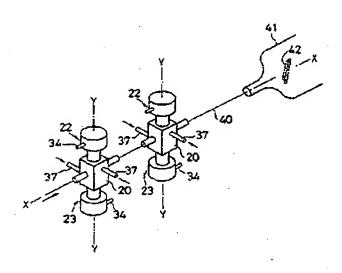


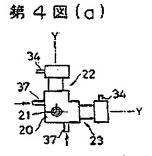
第 2 図

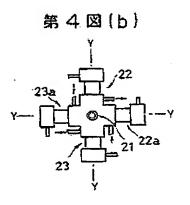


特間昭63-9785 (ブ)

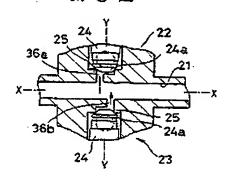




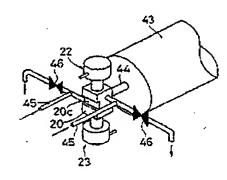




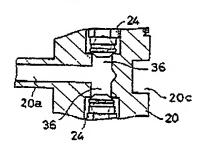
第 5 図



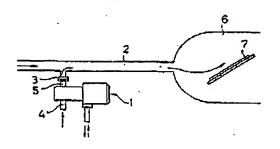
第7図



第 6 図



第8図



-521-

特開超63-9785 (B)

